有機金属気相成長法を用いた 光通信波長帯量子ドットレーザの開発

Quantum Dot Lasers for Optical Communication Grown by Metal-Organic Chemical Vapor Deposition

橋本	玲	櫛部	光弘	江崎	瑞仙	荒川	泰彦
HASHIMOTO Rei		KUSHIBE Mitsuhiro		EZAKI Mizunori		ARAKA	WA Yasuhiko

光通信で使われている波長 1.3 ~ 1.5 μm 帯のインジウム ガリウム ヒ素 リン (InGaAsP) 系半導体レーザには, 光出力 の温度依存性が大きいという問題がある。電子と正孔を微細な領域に閉じ込められる量子ドットを発光領域に使うと, 半導体 レーザの温度特性, 高速変調性, 発振しきい値などを大幅に改善できるものと期待されている。

東芝と東京大学は共同で,量産性に優れた有機金属気相成長 (MOCVD: Metal-Organic Chemical Vapor Deposition) によるガリウム ヒ素 (GaAs) 基板上のインジウム ヒ素 (InAs) 量子ドットレーザの開発を進めている。光通信波長での発振 が課題であったが,量子ドットをガリウム インジウム 窒素 ヒ素 (GaInNAs) で埋め込む技術の開発により発光特性を改善し, この半導体レーザで世界最長^(注1)の波長 1.288 μm の室温発振を実現した。

A semiconductor laser with a quantum dot (QD) active region promises ultralow threshold current, temperature-insensitive threshold current density, and high-frequency modulation.

Toshiba and the University of Tokyo have developed InAs QD lasers on GaAs substrate for 1.3 μ m and 1.5 μ m optical fiber communication. We improved the optical property of the InAs QD by embedding it in GaInNAs, and successfully achieved room-temperature lasing operation with the longest wavelength of 1.288 μ m in QD lasers grown on GaAs substrate by metal-organic chemical vapor deposition (MOCVD).

1 まえがき

量子ドットとは、半導体や金属などで構成される、直径お よそ数十 nmの微小な粒子のことである。量子ドットに3次 元的に閉じ込められた電子は、通常の連続的なエネルギー バンドではなく、離散的なエネルギー準位を形成する。この ため、量子ドットをレーザに応用した場合、発振しきい値が 低い、温度依存性が小さい、より高速で波長ぶれの小さな変 調をかけられるといった、従来の半導体レーザより優れた特 性が得られることが理論的に予測されている。近年では、 従来の半導体レーザを上回る性能のものが実際に得られる ようになってきており、一部では実用化も始まっている。

現在, 光ファイバ通信用の波長1.3~1.5 μm帯の光源とし て, インジウム リン(InP) 基板上のインジウム ガリウム ヒ素 リン(InGaAsP) 系半導体レーザが使われているが, 高コス トで, 温度依存性が大きいのが難点である。ガリウム ヒ素 (GaAs) 基板上のインジウム ヒ素(InAs) 量子ドットレーザは 波長1.3~1.5 μm帯での発振が可能であり, InGaAsP系半 導体レーザに置き換わる, 低コストで高性能の光通信用 レーザとして期待されている。

東芝は, 文部科学省の"IT プログラム-光・電子デバイス 技術の開発"に参画し, 量子ドットに関して最先端の研究機関

(注1) 2006年9月現在,当社調べ。

である東京大学荒川研究室と共同で、ガリウムインジウム 窒素 ヒ素 (GaInNAs) 材料を用いたGaAs 基板上の光通信用1.3 ~ 1.5 µm帯の半導体レーザの開発を行っている。量子ドットレーザの研究においては、界面制御性に優れた原子ビームエ ピタキシ (MBE: Molecular Beam Epitaxy) 法による開発が 先行しているが、われわれは量産性に優れる有機金属気相成 長 (MOCVD: Metal-Organic Chemical Vapor Deposition) 法による作製に注力している。ここでは、GaAs 基板上InAs 量子ドットの結晶成長技術、独自技術であるGaInNAs ひずみ 緩和層成長技術、及びMOCVD 法における世界最長発振波 長を示した量子ドットレーザの特性について述べる。

2 GaAs 基板上自己形成 InAs 量子ドット

量子ドットは,量子効果を体現する究極のナノ構造として, 1982年に荒川,榊らによって理論提案された⁽¹⁾。当初,量子 ドットの作製法はリソグラフィー技術を活用するものが主流で あったため,エッチングなどによる加工損傷を招きやすく,発光 特性が劣化するといった問題があった。しかし,1990年代に, Stranski-Krastanow (S-K)モードと呼ばれる結晶成長モードを 利用した量子ドットの自己形成成長法の開発が進んだ。その結 果,結晶品質の高い量子ドット構造が作製できるようになり,量 子ドットを応用したデバイスの研究は大きく発展した。

S-Kモードとは, 基板と成長物質の格子定数が異なる場合,

結晶の成長に伴い蓄積するひずみがある臨界点を超えたときに,結晶の成長が,平たんな2次元成長から量子ドットのような3次元成長に移行するタイプの成長モードのことである。

GaAs基板上のInAs量子ドット自己形成成長の場合,両者の格子定数差が約7%あるため,InAsを約1.7モノレイヤ(ML)以上たい積すると,成長モードが3次元成長に移行し,量子ドット構造の形成が始まる。このとき,成長速度,成長温度,InAsのたい積量,V族・Ⅲ族原料供給量比(V/Ⅲ比)といったパラメータを適正な値に定めると,密度が高く,サイズが均一で,発光特性に優れた量子ドットを成長させることができる。ただし,良質な量子ドットが得られる適正値の範囲は非常に狭く,わずかな成長条件のずれで特性は急激に低下する。

自己形成法により成長したGaAs基板上のInAs量子ドット の原子間力顕微鏡(AFM:Atomic Force Microscope)に よる表面観察像を図1に示す。量子ドットのサイズと発光波 長の間には密接な関係がある。通信波長帯の発光を得るた めには,図1に観察できるような径約35nm,高さ約9nm程 度の量子ドットが望ましい。図1にはそうしたサイズの量子 ドットのほかに,径50nmを超える大きな量子ドットも観察さ れる。このような大きなドットは巨大ドットと呼ばれ,蓄積し ているひずみ量が大きすぎるために結晶欠陥の原因となり, 発光特性を悪化させる。



量子ドットのフォトルミネッセンス(PL:Photo Luminescence) 発光強度の巨大ドット密度依存性を図2に示す。巨大ドット 密度が低いほど,発光強度が強い。すなわち,巨大ドットを 減らし,サイズのそろった高密度の量子ドットを形成すること が,成長条件の重要な検討指針となる。

こうした検討指針のもと,成長条件を詳細に検討するなか で,巨大ドット密度低減には特にV族の供給比を下げること が有効であることが明らかになった。V/III比を変えた量子 ドット試料のAFM表面観察像を図3に示す。このような検





図3. V族供給量と巨大ドット密度の関係 (AFM 表面観察像 (5 μm × 5 μm)) — V族供給量制御により巨大ドット密度を低減できる。 Dependence of giant dot intensity on source supply of V group

討の結果,図3(左)に示すようなサイズのそろった量子ドット を高密度に成長する条件を見いだした。

3 GalnNAs 埋込み技術

量子ドットレーザを作製するためには、活性層である量子 ドット層の上に、光を閉じ込めるためのGaAs光ガイド層、 キャリアを注入するためのアルミニウム ガリウム ヒ素 (AlGaAs)クラッド層などを成長させる必要がある。InAs量 子ドットを格子定数が7%小さいGaAsで埋め込むと、引張 ひずみにより量子ドットのエネルギー準位が高くなり、発光波 長が短波長化する。このため、GaAsで埋め込まれたInAs 量子ドットの発光波長は1.2 μm前後になり、光通信で使われ る波長1.3~1.5 μm帯の発光が得られない。

発光波長を長波長化するには、InAs量子ドットをGaAsではな く、GaInAsなどのひずみ緩和層(SRL: Strain Reducing Layer) と呼ばれる層で埋め込むのが一般的である。GaInAsは GaAsと比較して格子定数がInAsに近いので、量子ドットの 般

ひずみを小さくできる。In組成比を調整することにより, 1.3 ~ 1.5 μm帯の発光を得ることができる。

しかし、SRLのIn組成比を高くすると、活性層全体のひず みが大きくなるため、埋込み後の結晶の平たん性が悪くなり、 発光効率を低下させる要因である転位などの欠陥が増える。 SRLのIn組成比を変化させたときの量子ドットからのPLス ペクトルの変化を図4に示す。In組成比を増やすと発光波長 は長くなるが、発光強度が下がってしまう。発光領域である ドット部分の体積が少ない量子ドットレーザにおいては、わ ずかな発光強度の低下も深刻となる。このため、波長が長い ほど、量子ドットレーザを発振させることが難しくなる。





Dependence of PL wavelength on In composition in strain reducing layer (SRL)





われわれはこの問題を克服するために,GaInAs-SRLに 微量の窒素(N)を加えたGaInNAs-SRLを使うことを検討し, その結果,埋込み後の平たん性や発光強度を改善できるこ とを発見した⁽²⁾。

GaInAs-SRLとGaInNAs-SRLを適用した試料の埋込み後 の表面ラフネスとPLスペクトルを、それぞれ図5、図6に示 す。GaInNAs-SRLを適用することで、埋込み後の表面ラフ ネスが低減され、発光強度も増大している。すなわち、 GaInNAs-SRLを適用することで、量子ドットレーザの特性向 上が期待できることがわかった。

4 量子ドットレーザの発振特性

このように検討を重ねた量子ドットを活性層として適用した、リッジ導波路 (RWG: Ridge Wave Guide) 型量子ドット レーザの断面構造模式図を**図7**に示す。量子ドットレーザで は、光源となるドット部分の体積が小さいために、量子ドット 層を幾層も積層成長して発光強度(利得)を稼ぐのが一般的 である。われわれの量子ドットレーザでは4層の量子ドット 層を積層している。測定に使用した素子は、共振器長 1.2 mm、リッジ幅5 μm であり、へき開端面には高反射膜を 蒸着している。

室温におけるパルス駆動による電流-光出力特性,及び発 振スペクトルを図8に示す。室温における発振しきい電流値 は約110 mAで,発振波長は1.288 µmであった。この発振 波長はMOCVD法による量子ドットレーザとしては,世界最 長である。ドットサイズの均一化,GaInNAs-SRLのひずみ緩 和効果による発光波長の長波長化,埋込み平たん性の向上 を同時に図れたことが,長波長域での室温発振達成につな がったものと考えている。





5 あとがき

GaAs 基板上のInAs 量子ドットレーザにはInGaAsP系 レーザより優れた特性が期待されているが,発振波長の長 波長化や低しきい値化など,実用化にはまだ様々な課題が ある。ここでは、MOCVD成長によるInAs量子ドットの埋込 みにGaInNAs材料を用いることが、光通信で使われる波長 1.3 μm帯のレーザ発振に有効であることを示した。今後は、 更に長波長域である1.5 μm帯量子ドットレーザを実現する とともに、量子ドットレーザに期待されている他の様々な優 れた特性を実現し、波長域1.3~1.5 μm帯の波長多重通信 への応用を目指していきたい。

謝 辞

この研究は、文部科学省IT プログラムの一環としてなされた。ご支援いただいた関係各位に深く感謝の意を表します。

文 献

- Y. Arakawa; H. Sakaki. Multidimensional quantum well lasers and temperature dependence of its threshold current. Appl. Phys. Lett. 40, 11, 1982, p.939 - 941.
- (2) R. Hashimoto, et al. "Continuous wave lasing from ground state of InAs quantum dots with GaInNAs strain reducing layer grown by MOCVD". 2006 MRS Spring Meeting, DD4.3. 2006-04.



橋本 玲 HASHIMOTO Rei

研究開発センター 先端電子デバイスラボラトリー。量子ドッ トレーザ,面発光レーザの結晶成長技術の研究・開発に従 事。応用物理学会会員。

Advanced Electron Devices Lab.

櫛部 光弘 KUSHIBE Mitsuhiro

研究開発センター 先端電子デバイスラボラトリー主任研究 員。量子ドットレーザ,面発光レーザの結晶成長技術の研 究・開発に従事。応用物理学会会員。 Advanced Electron Devices Lab.

江崎 瑞仙 EZAKI Mizunori

研究開発センター 先端電子デバイスラボラトリー研究主務。 量子ドットレーザ,面発光レーザのデバイス化プロセス技術 の研究・開発に従事。応用物理学会会員。 Advanced Electron Devices Lab.

荒川 泰彦 ARAKAWA Yasuhiko, D. Eng.



東京大学 先端科学技術研究センター教授,生産技術研究所 教授,ナノエレクトロニクス連携研究センター長,工博。量 子ドットデバイスの開発,ナノ光電子物性の研究などに従事。 University of Tokyo